

# 多孔介质分形与应用

作者：蔡建超，胡祥云编著

出版社：北京：科学出版社

出版日期：2015

总页数：208

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/14064383.html>）查找全本  
阅读方式

多孔介质分形与应用 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/14064383.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/14064383.html>

书名：多孔介质分形与应用